



Handy Purge 100 SC Weld Purging Monitor

När det krävs uteslutning av syre från svetszonen under svetsprocessen.

Innan svetsprocessen påbörjas måste restsyrekoncentrationen reduceras till ett minimum.

Handy Purge är speciellt utformad för att indikera syrekoncentration upp till 0,01 % och för att exakt mäta syrekoncentration upp till 0,1 %.

Inom detta intervall är det absolut säkert att svetsa och producera en syrefri svetsfog (undantag inkluderar specialmetaller som titan, zirkonium etc.).

Handy Purge kan användas både för kontinuerlig övervakning under svetsprocessen och för att ta prover.

Rutininspektioner för kvalitetskontroll är extremt förenklade med denna enhet.

Analysatorn fungerar med alla spolsystem och argonsvetssystem.

Den är liten, lätt att hantera och har ett robust hölje.

6 525 kr

Specifikation

Artikelnr: TAGHP100SC